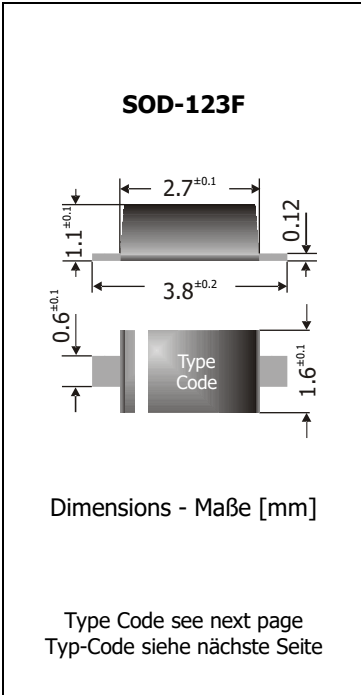


<b>MMSZ5227B ... MMSZ5262B</b> <b>SMD Planar Zener Diodes</b> <b>SMD Planar Zener-Dioden</b>	<b>P<sub>tot</sub> = 500 mW</b> <b>V<sub>Z</sub> = 3.6 V ... 51 V</b> <b>T<sub>jmax</sub> = 150°C</b>
--	---

Version 2018-08-29



**Typical Applications**

Voltage stabilization and regulators  
 (For overvoltage protection  
 – uni- and bi-directional – see  
 TVS diodes SMF series)  
 Commercial grade  
 Suffix -Q: AEC-Q101 compliant <sup>1)</sup>  
 Suffix -AQ: in AEC-Q101 qualification <sup>1)</sup>

**Features**

Sharp Zener voltage breakdown  
 Low leakage current  
 Low profile package  
 Compliant to RoHS, REACH,  
 Conflict Minerals <sup>1)</sup>

**Mechanical Data <sup>1)</sup>**

Taped and reeled	3000 / 7"
Weight approx.	0.02 g
Case material	UL 94V-0
Solder & assembly conditions	260°C/10s MSL = 1



**Typische Anwendungen**

Spannungsstabilisierung und -regler  
 (Für Überspannungsschutz  
 – uni- und bidirektional – siehe  
 TVS-Diodenreihe SMF)  
 Standardausführung  
 Suffix -Q: AEC-Q101 konform <sup>1)</sup>  
 Suffix -AQ: in AEC-Q101 Qualifikation <sup>1)</sup>

**Besonderheiten**

Scharfer Zenerspannungsabbruch  
 Niedriger Sperrstrom  
 Flache Bauform  
 Konform zu RoHS, REACH,  
 Konfliktmineralien <sup>1)</sup>

**Mechanische Daten <sup>1)</sup>**

Gegurtet auf Rolle
Gewicht ca.
Gehäusematerial
Löt- und Einbaubedingungen

Standard Zener voltage tolerance is graded to the international E 24 (~ ±5%) standard.  
 Other voltage tolerances and higher Zener voltages on request.

Die Toleranz der Zener-Spannung ist in der Standard-Ausführung gestuft nach der internationalen  
 Reihe E 24 (~ ±5%). Andere Toleranzen oder höhere Arbeitsspannungen auf Anfrage.

**Maximum ratings <sup>2)</sup>**

**Grenzwerte <sup>2)</sup>**

Power dissipation Verlustleistung	P <sub>tot</sub>	500 mW <sup>3)</sup>
Operating junction temperature – Sperrschichttemperatur	T <sub>j</sub>	-50...+150°C
Storage temperature – Lagerungstemperatur	T <sub>S</sub>	-50...+150°C

**Characteristics**

**Kennwerte**

Thermal resistance junction to ambient Wärmewiderstand Sperrschicht – Umgebung	R <sub>thA</sub>	< 300 K/W <sup>3)</sup>
Thermal resistance junction to terminal Wärmewiderstand Sperrschicht – Anschluss	R <sub>thT</sub>	< 240 K/W

Zener voltages see table on next page – Zener-Spannungen siehe Tabelle auf der nächsten Seite

1 Please note the [detailed information on our website](#) or at the beginning of the data book  
 Bitte beachten Sie die [detaillierten Hinweise auf unserer Internetseite](#) bzw. am Anfang des Datenbuches  
 2 T<sub>A</sub> = 25°C unless otherwise specified – T<sub>A</sub> = 25°C wenn nicht anders angegeben  
 3 Mounted on P.C. board with 25 mm<sup>2</sup> copper pads at each terminal  
 Montage auf Leiterplatte mit 25 mm<sup>2</sup> Kupferbelag (Lötpad an jedem Anschluss)

**Characteristics**(T<sub>j</sub> = 25°C unless otherwise specified)**Kennwerte**(T<sub>j</sub> = 25°C wenn nicht anders spezifiziert)

Type Typ	Code	Zener voltage <sup>1)</sup> Zener-Spannung <sup>1)</sup> at I <sub>ZT</sub>		I <sub>ZT</sub> [mA]	Dynamic resistance Diff. Widerstand Z <sub>Z</sub> [Ω] (f = 1 kHz)		Temp. Coeff. of Z-voltage ...der Z-Spannung α <sub>vz</sub> [10 <sup>-4</sup> /°C]	Reverse volt. Sperrspanng. I <sub>R</sub> = 100 nA V <sub>R</sub> [V]	Z-current <sup>2)</sup> Z-Strom <sup>2)</sup> T <sub>A</sub> = 25°C I <sub>Zmax</sub> [mA]
		V <sub>Znom</sub> [V]	V <sub>Z</sub> [V]		at I <sub>ZT</sub>	I <sub>ZT</sub> = 250 μA			
MMSZ52...									
27B	E4	3.6	3.4...3.8	20	< 24	< 1700	< -3	1 (< 15 μA)	130
28B/-Q	F4	3.9	3.7...4.1	20	< 23	< 1900	< -3	1 (< 10 μA)	120
29B	H4	4.3	4.1...4.5	20	< 22	< 2000	< -3	1 (< 5 μA)	110
30B	J4	4.7	4.4...5.0	20	< 19	< 1900	< -3	2 (< 5 μA)	100
31B	K4	5.1	4.8...5.4	20	< 17	< 1600	< 0	2 (< 5 μA)	93
32B	M4	5.6	5.2...6.0	20	< 11	< 1600	< +3.8	3 (< 5 μA)	83
34B	N4	6.2	5.8...6.6	20	< 7	< 1000	< +4.5	4 (< 5 μA)	76
35B	P4	6.8	6.4...7.2	20	< 5	< 750	< +5	5 (< 3 μA)	69
36B	R4	7.5	7.0...7.9	20	< 6	< 500	< +5.8	6 (< 3 μA)	63
37B	X4	8.2	7.7...8.7	20	< 8	< 500	< +6.2	6.5 (< 3 μA)	57
39B	Y4	9.1	8.5...9.6	20	< 10	< 600	< +6.8	7 (< 3 μA)	52
40B	Z4	10	9.4...10.6	20	< 17	< 600	< +7.5	8 (< 3 μA)	47
41B	A5	11	10.4...11.6	20	< 22	< 600	< +7.6	8.4 (< 2 μA)	43
42B	B5	12	11.4...12.7	20	< 30	< 600	< +7.7	9.1 (< 1 μA)	39
43B	C5	13	12.4...14.1	9.5	< 13	< 600	< +7.9	9.9 (< 0.5 μA)	35
45B	D5	15	13.8...15.6	8.5	< 16	< 600	< +8.2	11	32
46B	E5	16	15.3...17.1	7.8	< 17	< 600	< +8.3	12	29
48B	F5	18	16.8...19.1	7.0	< 21	< 600	< +8.5	14	26
50B	H5	20	18.8...21.2	6.2	< 25	< 600	< +8.6	15	24
51B	J5	22	20.8...23.3	5.6	< 29	< 600	< +8.7	17	21
52B	K5	24	22.8...25.6	5.2	< 33	< 600	< +8.8	18	20
54B	M5	27	25.1...28.9	4.6	< 41	< 600	< +9	21	17
56B	N5	30	28...32	4.2	< 49	< 600	< +9.1	23	16
57B	P5	33	31...35	3.8	< 58	< 700	< +9.2	25	14
58B	R5	36	34...38	3.4	< 70	< 700	< +9.3	27	13
59B	X5	39	37...41	3.2	< 80	< 800	< +9.4	30	12
60B	Y5	43	40...46	3.0	< 93	< 900	< +9.5	33	11
61B	Z5	47	44...50	2.7	< 105	< 1000	< +9.5	36	10
62B	A6	51	48...54	2.5	< 125	< 1100	< +9.6	39	9

**Disclaimer:** See data book page 2 or [website](#)**Haftungsausschluss:** Siehe Datenbuch Seite 2 oder [Internet](#)

1 Tested with pulses – Gemessen mit Impulsen

2 Mounted on P.C. board with 25 mm<sup>2</sup> copper pads at each terminal  
Montage auf Leiterplatte mit 25 mm<sup>2</sup> Kupferbelag (Löt-pad an jedem Anschluss)